



华冠半导体

广东华冠半导体有限公司
Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.

制图	赖谊成
审阅	罗云龙
核准	林钟涛

SOT23-6

文件名称:
HG-SOT23-6

文件编号:
HGWT-230060

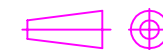
版本 VI.0

比例 1:1

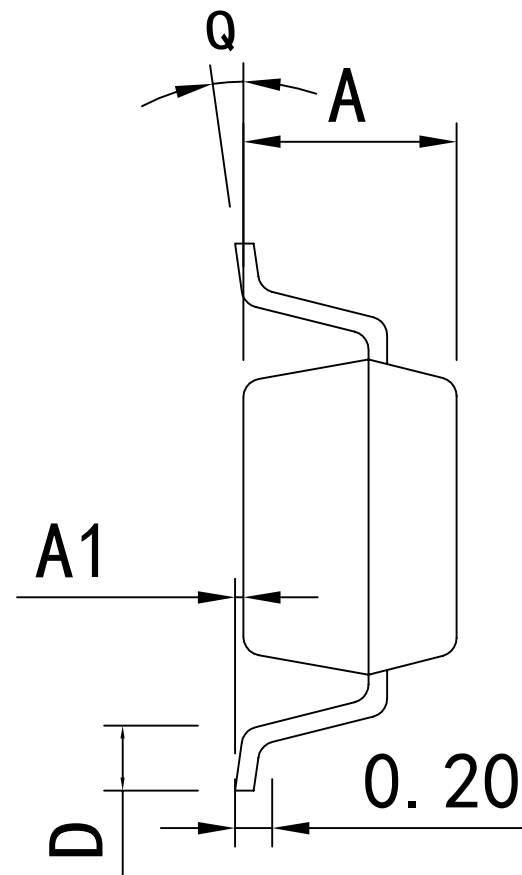
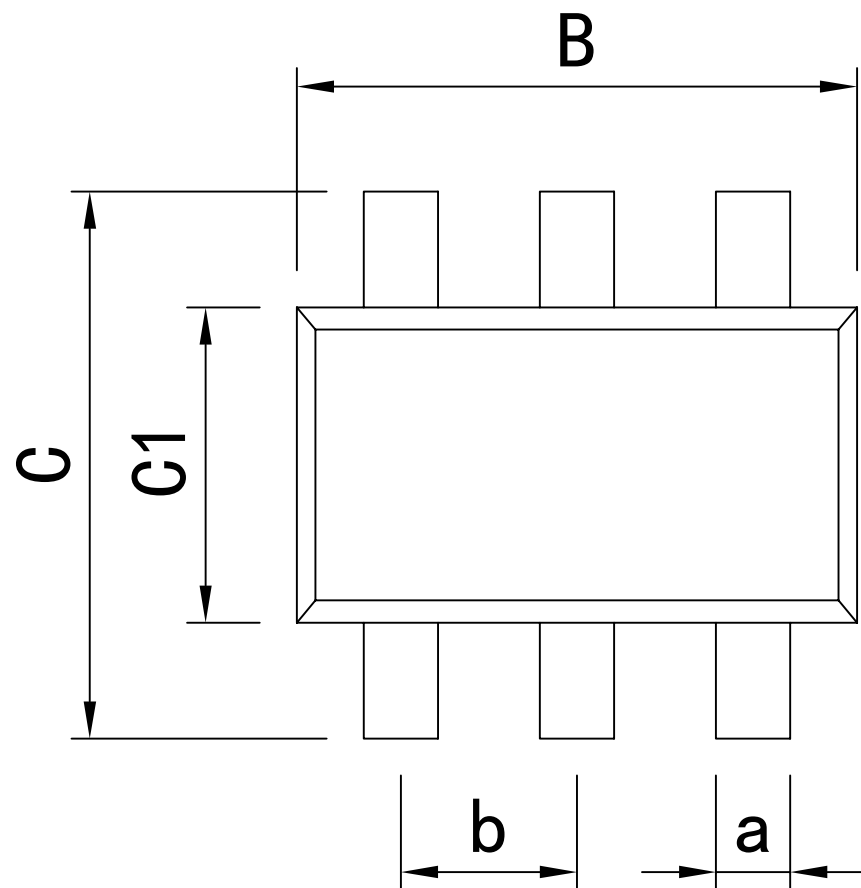
单位 mm

日期 2023-7-11

图纸幅面 A4



第一角法



UNITT : mm

DIM.	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b			
MIN	1.05	0.00	2.82	2.65	1.50	0.30	0°	0.30	0.95			
MAX	1.15	0.15	3.02	2.95	1.70	0.60	8°	0.40	BSC			